

DEKEMA 674i G2

氧化锆烧结炉





- 支持1小时快烧程序
- DEKEMA独有的高温精密热电偶设计，避免快速升温过程中温度过冲
- 可选双层托盘系统（每层直径100mm），最多可容纳80颗修复体
- 无污染，无变色
- 洁净的炉膛烧结氛围—无需空烧处理断点续烧—立即启动后续程序
- 不中断 - 立即启动后续循环
- 物联网 (IoT) 功能使烤瓷炉实现智能网络覆盖和实时监控，保障烤瓷炉的实时稳定运行
- 通过DEKEMA 线上平台可获得超过十万个各个牙科陶瓷材料生产商的烤瓷、铸瓷以及烧结程序

— 技术参数 —

重量	25kg	最高温度	1600°C
尺寸	383X780X343mm	最高功率	2000W
电压	220 - 240 V/50-60 Hz		

深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

资料仅供专业人士及内部交流使用*注意事项详见设备说明书



官方公众号